



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

Warszawa, dnia 31.03.2022 r.



ODPOWIEDZI/WYJAŚNIENIA

Dot.: Zaproszenia do składania ofert na „Dostawę pieca wysokotemperaturowego do wytopu szkieł specjalnych na światłowody”- nr postępowania: F2/9/142/22

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego od uczestników postępowania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), poniżej zamieszczamy treść skierowanego do Zamawiającego pytania wraz z odpowiedzią.

1. Czy okrągła komora pieca jest wymagana?

Odpowiedź:

Preferujemy komorę pieca w kształcie walca ze względu na bardziej równomierny rozkład temperatury, a także ze względu na konieczność zastosowania rury osłonowej w komorze pieca oddzielającej elementy grzejne od strefy roboczej. Rura o przekroju kwadratowym, z pewnością byłaby znacznie droższa w późniejszym serwisowaniu, a także mniej odporna mechanicznie od rury cylindrycznej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Dyrektora ds. Finansowych i Organizacyjnych
Prokurent Samodzielny
mgr Witold Syrwid

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001

